

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

**關於
截至2020年12月31日止年度的
本公司全年業績公佈的
補充公告**

茲提述截至2020年12月31日止年度的晶門半導體有限公司(「本公司」)全年業績公佈(「全年業績公佈」)，由本公司於2021年3月23日刊發。除另有界定者外，本公告所用詞彙與全年業績公佈所用者具有相同涵義。

建議末期股息

除全年業績公佈內「末期股息」一節所披露的資料外，本公司董事會(「董事會」)謹此提供下列資料：

1. 從股份溢價賬派發末期股息

建議末期股息在本公司於2021年5月27日舉行的股東週年大會上一經批准，將會從本公司的股份溢價賬派發。

2. 為釐定股東獲派末期股息之資格而暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東獲派末期股息之資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情如下：

遞交過戶文件的最後時限2021年6月8日下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記2021年6月9日至2021年6月11日

記錄日期.....2021年6月11日

於上述期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為符合獲派末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於上述時限送抵香港皇后大道東183號合和中心54樓，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶手續。

以港元派發的2020年末期股息預期將於2021年6月25日向於2021年6月11日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派發。

上述額外資料不會影響全年業績公佈所載的任何其他資料，除本公告所披露者外，全年業績公佈的所有其他資料維持不變。

承董事會命
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

香港，2021年3月24日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、李峻博士、虞儉先生及盧偉明先生；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。